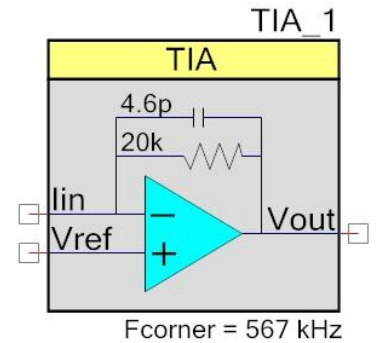


# 互阻放大器 (TIA)

2.0

## 性能

- 可选转换增益
- 可选拐角频率
- 电容式输入源的补偿
- 可调功耗设置
- 可选输入参考电压



## 概述

互阻放大器 (TIA) 模块提供基于运算放大器的电流-电压转换放大器，参数包括电阻增益和用户选择的带宽。其来源为 SC/CT 模块。

TIA 用于将外部电流转换为电压。典型应用包括使用光敏二极管等电流输出进行的传感器测量。TIA 的转换增益单位为欧姆，其可用范围在 20 kΩ 到 1.0 kΩ 之间。光敏二极管等电流输出传感器的输出电容通常较大。这就需要在 TIA 中加入并联反馈电容，以保证稳定性。TIA 具有一个可编程的反馈电容，可以满足这一需要，并提供带宽限制，可降低宽频带噪声。

## 输入/输出连接

本章节介绍 TIA 的各种输入和输出连接。I/O 列表中的星号 (\*) 表示，在 I/O 说明部分中所列出的情况下，该 I/O 可能不可见。

### lin — 模拟

lin 为输入信号端。它是全局输入的电流之和，可能包括来自电流输出 DAC 的信号。

**注意：**该端的名称为 lin (大写字母 i)，而不是 lin (小写字母 l)。

### Vref — 模拟

Vref 为参考信号的输入端。该参考可能是内部参考、内部 VDAC 值或外部信号。

## Vout — 模拟

Vout 为输出信号端。Vout 由以下公式确定，其中  $R_{FB}$  为反馈电阻：

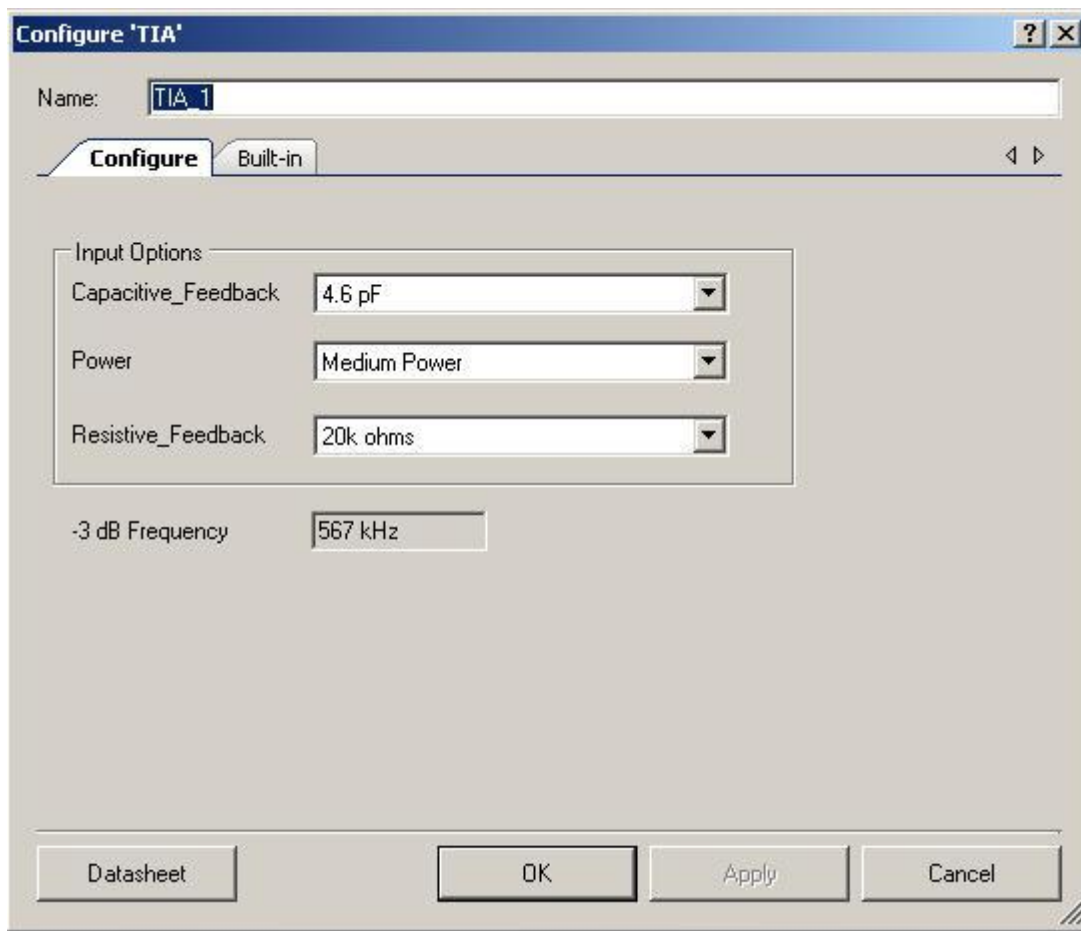
$$V_{out} = V_{ref} - I_{in} \times R_{FB}$$

正（来自源的）电流生成相对 Vref 为负的输出电压。

负（来自源的）电流生成相对 Vref 为正的输出电压。

## Component Parameters（组件参数）

将一个 TIA 组件拖放到您的设计上，并双击以打开 **Configure** 对话框。



### Capacitive\_Feedback（电容反馈）

用于设置 TIA 的电容反馈。可将电容反馈设置为 **None**（无）、**1.3 pF**、**3.3 pF** 或 **4.6 pF**（默认）。TIA 的 -3 dB 频率是根据阻性和容性反馈元件值的乘积计算得出的。

## Power (功耗)

用于设置 TIA 的初始驱动功耗。功耗决定了 TIA 根据输入信号的改变而作出反应的速度。功耗设置共有四种：**最低功耗**、**低功耗**、**中功耗**（默认）和**高功耗**。设为**最低功耗**时，响应时间最长；设为**高功耗**时，响应时间最短。设为**最低功耗**和**低功耗**时，会降低驱动电流，不适用于阻值较低的反馈电阻。

## Resistive\_Feedback (电阻反馈)

用于设置 TIA 的额定电阻反馈。电阻反馈有以下几种允许值可供选择（以欧姆为单位）：20k（默认）、30k、40k、80k、120k、250k、500k 和 1000k。

## -3 db 频率

该组合框用于显示计算得出的带宽值。该值取决于 **Resistor\_Feedback**、**Capacitive\_Feedback** 值和 **Power** 设置。

## 应用程序编程接口

通过应用编程接口 (API)，您可以使用软件进行配置组件。下面的表格列出并介绍了每个函数的接口。以下各节将更详细地介绍每个函数。

默认情况下，PSoC Creator 将实例名称“TIA\_1”分配给指定设计中组件的第一个实例。可将该值更改为符合标识符语法规则的任意唯一值。实例名称会成为每个全局函数名称、变量和符号常量的前缀。出于可读性考虑，下表中使用的实例名称为“TIA”。

函数	说明
TIA_Start()	启动TIA。
TIA_Stop()	关闭TIA。
TIA_SetPower()	将驱动功耗设置为四个级别中的一个。
TIA_SetResFB()	将电阻反馈设置为8个值中的一个。
TIA_SetCapFB()	将电容反馈设置为4个值中的一个。
TIA_Sleep()	停止并保存用户配置。
TIA_Wakeup()	恢复并启用用户配置。
TIA_Init()	初始化或恢复默认TIA配置。
TIA_Enable()	启用TIA。
TIA_SaveConfig()	空函数。预留将来使用。
TIA_RestoreConfig()	空函数。预留将来使用。



## 全局变量

变量	说明
TIA_initVar	指示TIA是否已初始化。变量将初始化为0，并在第一次调用TIA_Start()时设置为1。这样，第一次调用TIA_Start()子程序后，组件不用重新初始化即可重启。 如需重新初始化组件，可在TIA_Start()或TIA_Enable()函数前调用TIA_Init()函数。

### void TIA\_Start(void)

**说明:** 执行组件所有必需的初始化，并打开放大器电源。第一次执行子程序时，电阻和电容反馈以及放大器功耗是基于进行配置时所提供的值而设置的。在调用TIA\_Stop()后重启TIA会保留当前组件的参数设置。

**参数:** 无

**返回值:** 无

**副作用:** 无

### void TIA\_Stop(void)

**说明:** 将TIA切换至最低功耗状态，并禁用输出。

**注意:** 不建议将本API使用于PSoC 5芯片。此器件有一个缺陷，导致与某些模拟资源的连接在器件未通电时不可靠。当停止使用该资源中的组件时，这种不可靠性会在静默失败中表现出来（例如模拟组件中出现不可预见的失败结果）。使用此芯片时，设计中的所有模拟组件都应始终加电（通过调用其相应的\_Start() API，例如TIA\_Start()）。请勿调用TIA\_Stop() API。

**参数:** 无

**返回值:** 无

**副作用:** 不影响功耗、电阻或电容反馈设置

**void TIA\_SetPower(uint8 power)**

**说明:** 将驱动功耗设置为四种设置之一：最低、低、中等或高。

**参数:** uint8 power: 有关有效功耗设置，请参见下表。

功耗设置	注释
TIA_MINPOWER	有效功耗最低，反应时间最长
TIA_LOWPOWER	功耗低，速度慢
TIA_MEDPOWER	功耗中等，速度中等
TIA_HIGHPOWER	有效功耗最高，反应时间最短

**返回值:** 无

**副作用:** 无

**void TIA\_SetResFB(uint8 res\_feedback)**

**说明:** 设置放大器电阻反馈值。

**参数:** uint8 res\_feedback: 有关有效电阻反馈设置，请参见下表。

增益设置	注释
TIA_RES_FEEDBACK_20K	反馈电阻 = 20k
TIA_RES_FEEDBACK_30K	反馈电阻 = 30k
TIA_RES_FEEDBACK_40K	反馈电阻 = 40k
TIA_RES_FEEDBACK_80K	反馈电阻 = 80k
TIA_RES_FEEDBACK_120K	反馈电阻 = 120k
TIA_RES_FEEDBACK_250K	反馈电阻 = 250k
TIA_RES_FEEDBACK_500K	反馈电阻 = 500k
TIA_RES_FEEDBACK_1000K	反馈电阻 = 1000k

**返回值:** 无

**副作用:** 无



**void TIA\_SetCapFB(uint8 cap\_feedback)**

**说明:** 设置放大器电容反馈值。

**参数:** uint8 cap\_feedback: 有关有效电阻反馈设置, 请参见下表。

增益设置	注释
TIA_CAP_FEEDBACK_NONE	无电容反馈
TIA_CAP_FEEDBACK_1_3PF	反馈电容 = 1.3 pF
TIA_CAP_FEEDBACK_3_3PF	反馈电容 = 3.3 pF
TIA_CAP_FEEDBACK_4_6PF	反馈电容 = 4.6 pF

**返回值:** 无

**副作用:** 无

**void TIA\_Sleep(void)**

**说明:** 这是让组件进入睡眠的首选API。TIA\_Sleep()函数保存当前组件的状态。然后调用TIA\_Stop()函数, 并调用TIA\_SaveConfig()以保存硬件配置。

在调用CyPmSleep()或CyPmHibernate()函数之前调用TIA\_Sleep()函数。有关功耗管理函数的详细信息, 请参考PSoC Creator 《系统参考指南》。

**参数:** 无

**返回值:** 无

**副作用:** 无

**void TIA\_Wakeup(void)**

**说明:** 该函数是将组件恢复到调用TIA\_Sleep()时状态的首选子程序。TIA\_Wakeup()函数调用TIA\_RestoreConfig()函数以恢复配置。如果组件在调用TIA\_Sleep()函数前已启用, 则TIA\_Wakeup()函数也将重新启用组件。

**参数:** 无

**返回值:** 无

**副作用:** 调用TIA\_Wakeup()函数前未调用TIA\_Sleep()或TIA\_SaveConfig()函数可能会产生意外行为。

## void TIA\_Init(void)

- 说明:** 根据自定义程序“Configure”对话框设置初始化或恢复组件。无需调用TIA\_Init(), 因为TIA\_Start()子程序会调用该函数并是开始组件操作的首选方法。
- 参数:** 无
- 返回值:** 无
- 副作用:** 根据自定义程序“Configure”对话框中的内容设置所有寄存器。

## void TIA\_Enable(void)

- 说明:** 激活硬件, 并开始执行组件操作。无需调用TIA\_Enable(), 因为TIA\_Start()子程序会调用该函数, 这是开始组件操作的首选方法。
- 参数:** 无
- 返回值:** 无
- 副作用:** 无

## void TIA\_SaveConfig(void)

- 说明:** 空函数。预留将来使用。
- 参数:** 无
- 返回值:** 无
- 副作用:** 无

## void TIA\_RestoreConfig(void)

- 说明:** 空函数。预留将来使用。
- 参数:** 无
- 返回值:** 无
- 副作用:** 无

## MISRA 合规性

本节介绍了MISRA-C:2004合规性和本器件的偏差情况。规定了两种类型的偏差:

- 项目偏差 — 适用于所有 PSoC Creator 器件的偏差



### ■ 特定偏差 — 仅适用于本器件的偏差

本节提供了有关器件特定偏差的信息。系统参考指南的“MISRA 合规性”章节中介绍项目偏差以及有关 MISRA 合规性验证环境的信息。

此 TIA 组件没有任何特定偏差。

该组件没有嵌入式组件。

## 固件源代码示例

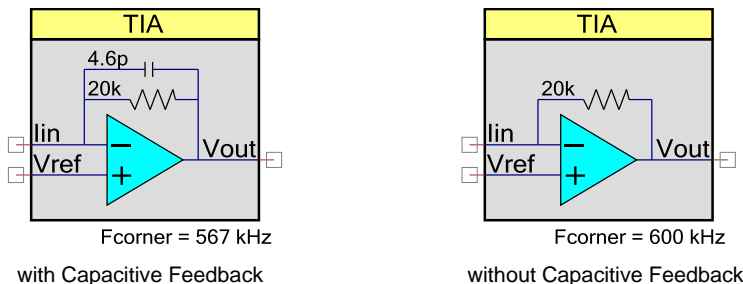
在 Find Example Project 对话框中，PSoC Creator 提供了多个样例项目，并且每个项目都包括了原理图和样例代码。要查看特定组件实例，请打开 Component Catalog 中的对话框或原理图中的组件样例。要查看通用样例，请打开 Start Page 或 File 菜单中的对话框。根据要求，可以通过使用对话框中的 Filter Options 项来限定可选的项目列表。

更多有关信息，请参考《PSoC Creator 帮助》部分中主题为“Find Example Project”（查找样例项目）的内容。

## 功能描述

TIA 是由普通 SC/CT 模块构建的。拓扑结构是一个运算放大器，带有可选的，从输出端连至反相输入端间的反馈电阻。或者，可选反馈电容也可以在输出端到反相输入端间保持连接。图 1 显示两种可能的 TIA 配置。

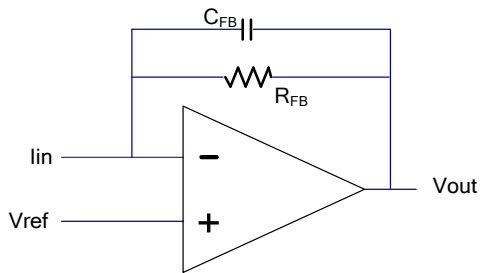
图 1. TIA 配置



通过调整  $R_{FB}$  反馈电阻来控制输出电压（参见图 2）。 $R_{FB}$  可设置为 8 个值中的一个，从 20k 到 1000k 欧姆不等，可以在参数对话框中选择，也可使用 TIA\_SetResFB() API 函数进行选择。



图 2. TIA 原理图



通过向 lin 终端附加电流来调节直流输出电平。正电流（附加到终端）将输出推至负；负电流（从终端拉出）将输出推至正。电流源可能是内部 DAC。

放大器带宽是由反馈电阻  $R_{FB}$  和所选的与  $R_{FB}$  并联的电容共同决定的。通过参数对话框或 `TIA_SetCapFB()` API 函数可将电容反馈值  $C_{FB}$  设置为四个值中的一个。

放大器的 -3 dB 频率  $F_{corner}$  是：

$$F_{corner} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(2\pi R_{FB} C_{FB})^2} + \frac{1}{GBW^2}}}$$

其中 $GBW =$	$\begin{cases} 200KHz & , \\ 400KHz & , \\ 600KHz & , \\ 1000KHz & , \end{cases}$	<p><i>MinimumPower</i></p> <p><i>LowPower</i></p> <p><i>MediumPower</i></p> <p><i>HighPower</i></p>
------------	---	---

## 资源

TIA 使用一个 SC/CT 模拟模块。通常，Vref 输入来自参考电压、VDAC 输出或 GPIO 上的外部提供的参考。

## API 存储器使用

根据编译器、器件、所使用的 API 数量以及组件的配置情况，组件的内存大小也不一样。下表提供了某一器件配置中所有 API 的存储器用途。

通过使用“释放”模式下相应的编译器，可以完成测量操作。在该模式下，存储器的大小得到优化。对于特定的设计，分析编译器生成映射文件后可以确定存储器的使用大小。

配置	PSoC 3 (Keil_PK51)		PSoC 5 (GCC)		PSoC 5LP (GCC)	
	闪存 字节	SRAM 字节	闪存 字节	SRAM 字节	闪存 字节	SRAM 字节
默认值	204	7	352	8	304	5

## PSoC 3 的直流和交流电气特性

除非另有说明，否则这些规范的适用条件是： $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq 85^{\circ}\text{C}$  且  $T_J \leq 100^{\circ}\text{C}$ 。除非另有说明，否则这些规范的适用范围为 1.71 V 到 5.5 V。典型值的适用条件为： $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 。

### 直流电规范

参数	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{\text{IOFF}}$	输入偏移电压		–	–	10	mV
$R_{\text{conv}}$	转换电阻	R = 20K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 30K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 40K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 80K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 120K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 250K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 500K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
	静态电流		–	1.1	2.0	mA

### 交流电规范

参数	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
BW	输入带宽 (–3 dB)	R = 20K; –40-pF 负载	1500	–	–	kHz
		R = 120K; –40-pF 负载	240	–	–	kHz
		R = 1M; –40-pF 负载	25	–	–	kHz

## PSoC 5 的直流和交流电气特性

除非另有说明，否则这些规范的适用条件是： $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq 85^{\circ}\text{C}$  且  $T_J \leq 100^{\circ}\text{C}$ 。除非另有说明，否则这些规范的适用范围为 2.7 V 到 5.5 V。典型值的适用条件为： $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 。

### 直流电规范

参数	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{\text{IOFF}}$	输入偏移电压		–	–	20	mV
$R_{\text{CONV}}$	转换电阻	R = 20K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 30K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 40K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 80K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 120K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 250K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 500K; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
		R = 1M; 40-pF 负载	–25	–	+35	%
	静态电流		–	1.1	2	mA

### 交流电规范

参数	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
BW	输入带宽 (–3 dB)	R = 20K; 40-pF 负载	1000	–	–	kHz
		R = 120K; 40-pF 负载	230	–	–	kHz
		R = 1M; 40-pF 负载	23	–	–	kHz

## 组件更改

本节列出了各版本的主要组件更改内容。

版本	更改内容	更改原因/影响
2.0	已添加变量Vdda的支持。	



版本	更改内容	更改原因/影响
	已添加MISRA合规性章节。	此组件没有任何特定偏差。
1.91	对于低电压VDDA操作，使用所有基于SC/CT组件共有的升压时钟。	降低升压时钟所需的系统模拟时钟数量。这时，所有基于SC/CT组件将共同使用一个升压时钟，而不是每一个组件单独使用一个时钟。
1.90	添加了PSoC 5LP支持。	
	向.cyre文件中包括的所有API添加了CYREENTRANT关键词。	并非所有API都是真正可重入的。组件API源文件中的注释指出了适用的函数。 对于采用了安全方式并且是不可重入的函数，则需要需要该项变更，以消除编译器警告：通过标志或关键字防止并发调用。
	更新了直流和交流电气特性。 更新了资源和API存储器使用章节。	
1.80	修改源文件使得当V <sub>DDA</sub> 低于2.7 V时可启用电荷泵。	电荷泵应在电压低于2.7 V的情况下启用
	将PSoC 5的直流和交流电气特性添加到数据手册	
1.70	针对PSoC 5进行修改的TIA_Stop() API	为防止在PSoC 5上停止组件时影响无关模拟信号所必需的更改。
	添加调试窗口支持	
	针对寄存器定义添加向后兼容	为了向TIA_1_10提供向后兼容。
1.60	更新了Configure对话框。	创建了定制接口。向定制器添加了计算得出的带宽，以支持带宽显示。
	删除了Min-vdda参数	无需最小V <sub>dda</sub> 的参数。组件会自动识别电压设置，并相应地设置模块内部的开关泵。
	更新了TIA组件符号	更新TIA组件符号以反映电阻反馈、电容反馈和F <sub>corner</sub> 值。
	向数据手册添加了特性数据。	
	对数据手册进行了少量编辑和更新	
1.50	添加了睡眠/唤醒和初始化/启用API。	为支持低功耗模式并提供常用接口，以单独控制大多数器件的初始化和使能。
	TIA参数下拉值按升序进行了重新排列。	TIA参数下拉值并非按升序排列。80k欧姆调到1000k 欧姆之后。相应地对值进行了重新排列。
	将负号更改为与“+”字符中的横线等长。	更新了负号以达到行业标准。

版本	更改内容	更改原因/影响
	更新了条件语句以正确启用PSoC 3量产版芯片和PSoC 5 ES2芯片或更新版本的电荷泵时钟。	未正确启用电荷泵时钟，因此SC模块不工作。

©赛普拉斯半导体公司，2013。此处所包含的信息可能会随时更改，恕不另行通知。除赛普拉斯产品内嵌的电路以外，赛普拉斯半导体公司不对任何其他电路的使用承担任何责任。也不会以明示或暗示的方式授予任何专利许可或其他权利。除非与赛普拉斯签订明确的书面协议，否则赛普拉斯产品不保证能够用于或适用于医疗、生命支持、救生、关键控制或安全应用领域。此外，对于可能发生运转异常和故障并对用户造成严重伤害的生命支持系统，赛普拉斯不授权将其产品用作此类系统的关键组件。若将赛普拉斯产品用于生命支持系统，则表示制造商将承担因此类使用而招致的所有风险，并确保赛普拉斯免于因此而受到任何指控。

PSoC®是赛普拉斯半导体公司的注册商标，PSoC Creator™和 Programmable System-on-Chip™是赛普拉斯半导体公司的商标。此处引用的所有其他商标或注册商标归其各自所有者所有。

所有源代码（软件和/或固件）均归赛普拉斯半导体公司（赛普拉斯）所有，并受全球专利法规（美国和美国以外的专利法规）、美国版权法以及国际条约规定的保护和约束。赛普拉斯据此向获许可者授予适用于个人的、非独占性、不可转让的许可，用以复制、使用、修改、创建赛普拉斯源代码的派生作品、编译赛普拉斯源代码和派生作品，并且其目的只能是创建自定义软件和/或固件，以支持获许可者仅将其获得的产品依照适用协议规定的方式与赛普拉斯集成电路配合使用。除上述指定的用途外，未经赛普拉斯的明确书面许可，不得对此类源代码进行任何复制、修改、转换、编译或演示。

免责声明：赛普拉斯不针对此材料提供任何类型的明示或暗示保证，包括（但不限于）针对特定用途的适销性和适用性的暗示保证。赛普拉斯保留在不另行通知的情况下对此处所述材料进行更改的权利。赛普拉斯不对此处所述之任何产品或电路的应用或使用承担任何责任。对于合理预计可能发生运转异常和故障并对用户造成严重伤害的生命支持系统，赛普拉斯不授权将其产品用作此类系统的关键器件。若将赛普拉斯产品用于生命支持系统，则表示制造商将承担因此类使用而招致的所有风险，并确保赛普拉斯免于因此而受到任何指控。

产品使用可能受适用的赛普拉斯软件许可协议限制。

